

# 永宽JB093-24光学UV胶，芯片封装UV胶，耐高温UV胶

产品名称	永宽JB093-24光学UV胶，芯片封装UV胶，耐高温UV胶
公司名称	珠海市金邦泰贸易行
价格	200.00/支
规格参数	型号:JB093-24 粘合材料类型:玻璃、电子元件、塑料类、石材类、金属类 品牌:永宽
公司地址	中国 广东 珠海市 珠海市前山翠景花园14栋204室
联系电话	86 0756 8600086 13005697320

## 产品详情

型号	JB093-24	粘合材料类型	玻璃、电子元件、塑料类、石材类、金属类
品牌	永宽	粘度	4000 (Pa · s)

jb093-24為光學元件填縫用光硬化環氧樹脂。本樹脂硬化後具有良好的接著特性、耐冷熱衝擊特性和低收縮率。本產品可在uv燈源照射下硬化，但若為了獲取最佳的光學特性，除了將樹脂放置在uv燈源照射外，還可以增加加熱硬化的製程。由於本產品具有特殊性能和可信賴性，已經被應用於許多的領域，例如o led和c-mos。

### 產品特色

- 1.本產品儲存的安定性良好，擁有很長的保存期限。
- 2.本樹脂並不會產生副產品，並且在硬化過程中具有良好的低體積收縮率。
- 3.本產品可應用在電子元件的填縫，並可適用於點膠配備。
- 4.本樹脂能在玻璃、金屬和ito上產生良好的接著特性。
- 5.本產品具有較低的水氣滲透性。
- 6.本產品硬化後能有效的抵抗水氣。
- 7.本樹脂在環境加速實驗後，仍然能夠維持很高的強度。

8.本樹脂為無溶劑型和低汙染型環氧樹脂。

9.本產品符合2002/95ec rohs法規規範。

#### 樹脂規格

	jb093-24
外觀	黏稠狀液體
顏色	白色
黏度25oc, s14 100rpm, cps	3,300~5,000
非揮發物含量, %	100

#### 硬化條件

可使用時間*, 25oc, days	7
建議照射波長nm	310~365
建議照射強度mw/cm2	> 50
建議照射能量mj/cm2	6,000
後烤時間80 , min	60
後烤時間150oc, min	40

\*樹脂請避免照射光源

#### 使用方法

本樹脂需要在冷藏的環境下(5oc)儲存，使用前請將產品放置於室溫下(25oc)1~2小時回溫。在尚未回溫前，請勿打開容器的蓋子，以免影響樹脂的特性。本樹脂所接著的表面應該乾淨清潔。建議先用有機溶劑擦拭表面，防止灰塵、油質和脫膜劑影響樹脂的接著效用。結束加熱硬化的製程後，讓產品緩慢降溫可以減少產品的內應力。某一些特定的物質可能會抑制樹脂的反應能力，例如胺類、胺類硬化的環氧樹脂和聚胺基甲酸酯(pu)...等。直接或間接接觸到上述物質都有可能導致本樹脂的反應率降低，甚至於無法進行反應。有上述疑慮時，可以將樹脂塗佈在一小區塊的材料上實驗進行確認。